

LP-Stammblatt

Kunden-Entwicklung bzw. Anfrage LP-Lieferant

Leiterplattenbezeichnung: **LP- Platinenbezeichnung**

Zeichnungsnummer:	Datum:
Artikelnummer:	Bearbeiter: ___
Dateiname LP-Daten:	Telefon: ___
	E-Mail: ___

Fertigung nach:	IPC-A-600 Klasse 2	Oberfläche:	Hot Air bleifrei (6-40µm Pad-Mitte)
Herstellerbindung:	nein	Trägermaterial:	FR4 Tg150
Abmessungen:	x mm ±0,1mm ___	Bautyp:	___
Dicke (mit Toleranz):	, mm ±10%		

Lotpastenschablone:	___	Lotpasten-Daten erstellt:	___
Übermittlung Lotpasten-Daten von ___ an ___			

Daten enthalten:	Einzel-LP	Nutzen:	nein x St
mit Datumsstempel	im Lötstopplack	Nutzenmaß:	ca. x mm
mit UL-Kennung	im Lötstopplack		Freigabe Nutzengestaltung durch de
E-Test (mit Stempel):	<input type="checkbox"/> Muster <input type="checkbox"/> Serie		Bestellmenge ist Anzahl der Einzel-LP
		Aufnahmerand:	nein
Nullfehler-Nutzen	nein		___
Untertieferung erlaubt	nein	Konturen:	___
Überlieferung erlaubt	1..10St. 0St., 11..25St. 1 St., >25St. 3%	Aufhängung Einzel-LP:	___

Außenkontur:	___	Lötstopplack:	grün ___
Hole plugging:	nein	Bestückungsdruck:	ohne ___

Bemerkungen: verbindlich sind die LP-Daten

keine Anlagen

- Anlage Overlay
- Anlage Nutzengestaltung
- Anlage Detail Nutzenaufhängung
- Anlage Lagenaufbau